

4A、800V N沟道增强型场效应管

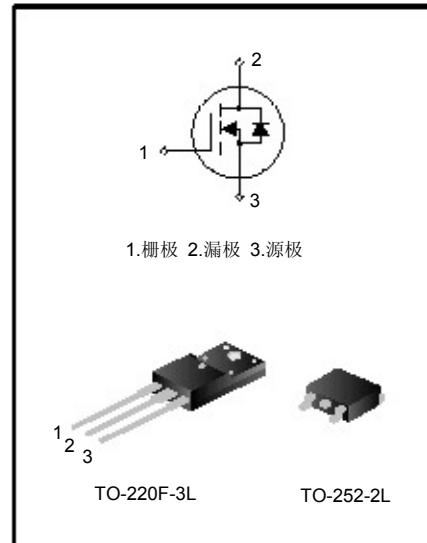
描述

SVF4N80F/D N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用 SILAN 电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

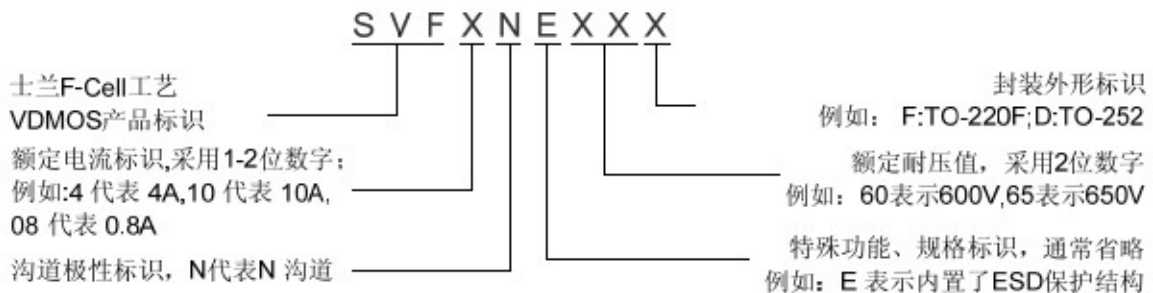
该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- * 4A, 800V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= $3.3\Omega@V_{GS}=10V$
- * 低栅极电荷量
- * 低反向传输电容
- * 开关速度快
- * 提升了 dv/dt 能力



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装形式
SVF4N80F	TO-220F-3L	SVF4N80F	无铅	料管
SVF4N80D	TO-252-2L	SVF4N80D	无铅	料管
SVF4N80DTR	TO-252-2L	SVF4N80D	无铅	编带



极限参数(除非特殊说明, TC=25°C)

参数名称	符号	参数范围		单位
		SVF4N80F	SVF4N80D	
漏源电压	V_{DS}	800		V
栅源电压	V_{GS}	± 30		V
漏极电流	I_D	4.0		A
		2.5		
漏极冲击电流	I_{DM}	16.0		A
耗散功率 (TC=25°C) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	35	95	W
		0.28	0.76	W/°C
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	245		mJ
工作结温范围	T_J	-55~+150		°C
贮存温度范围	T_{stg}	-55~+150		°C

热阻特性

参数名称	符号	参数范围		单位
		SVF4N80F	SVF4N80D	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	3.57	1.32	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	120	110	°C/W

电性参数(除非特殊说明, TC=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	800	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=800V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=2.0A$	--	3.30	3.80	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	--	513.4	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	53.7	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	2.8	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=400V, I_D=4.0A,$ $R_G=25\Omega$ (注 2,3)	--	14.80	--	ns
开启上升时间	t_r		--	34.67	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	28.13	--	
关断下降时间	t_f		--	22.80	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=640V, I_D=4.0A,$ $V_{GS}=10V$ (注 2,3)	--	12.35	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	3.21	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	5.09	--	



源-漏二极管特性参数

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的	--	--	4.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}	反偏 P-N 结	--	--	16.0	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=4.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=4.0A, V_{GS}=0V,$ $dI/dt=100A/\mu s$	--	917	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	0.53	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=3.80A, V_{DD}=110V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

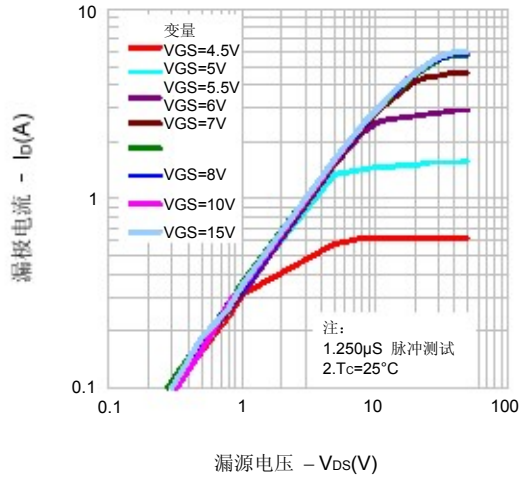


图2. 传输特性

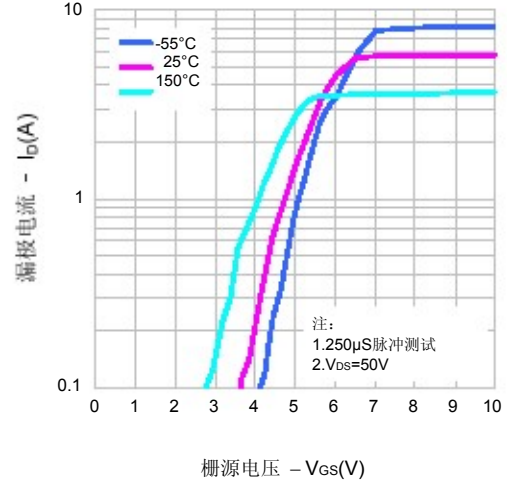


图3. 导通电阻vs.漏极电流

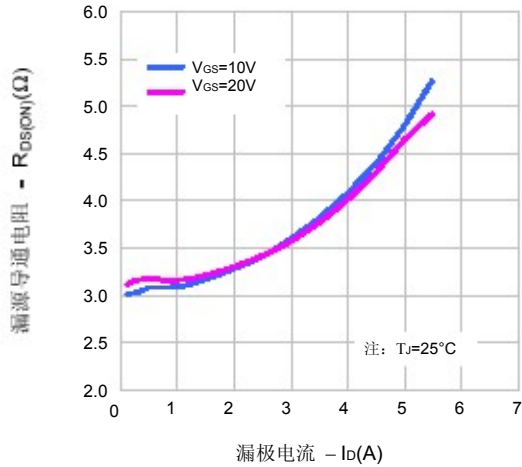


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

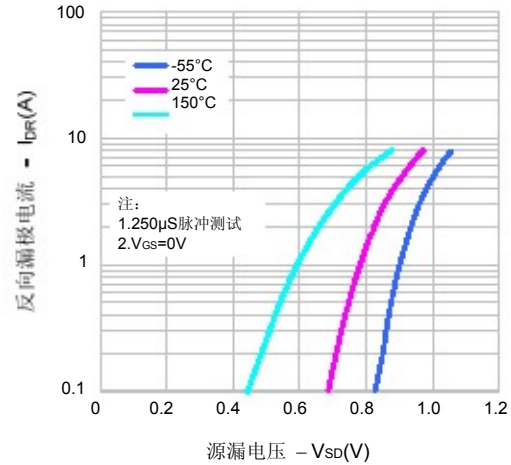


图5. 电容特性

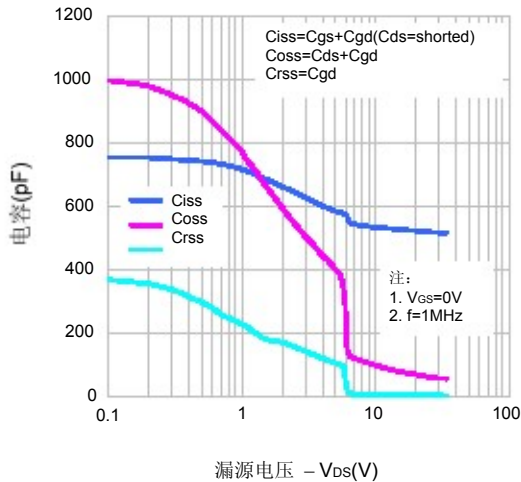
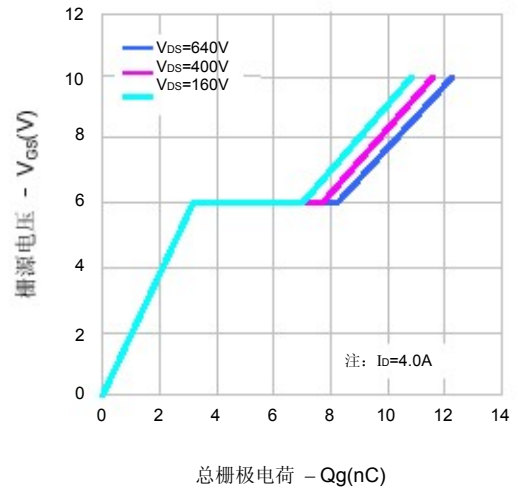
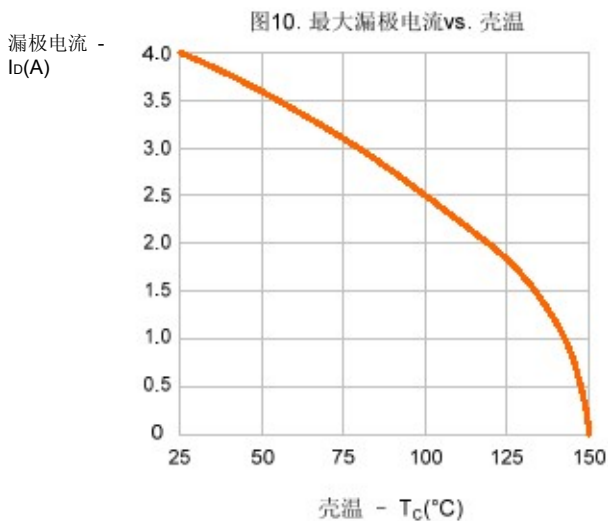
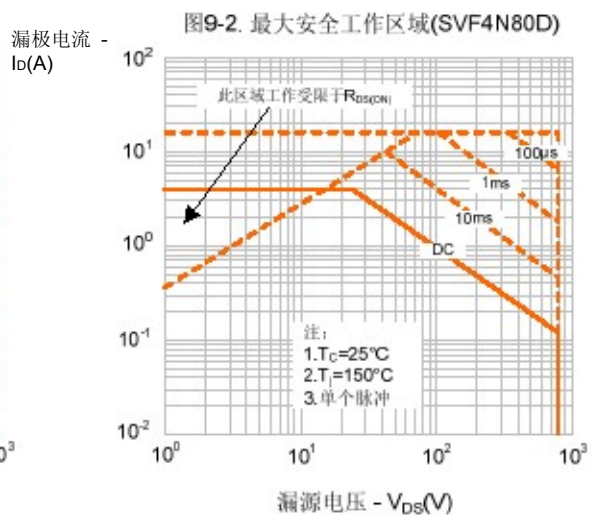
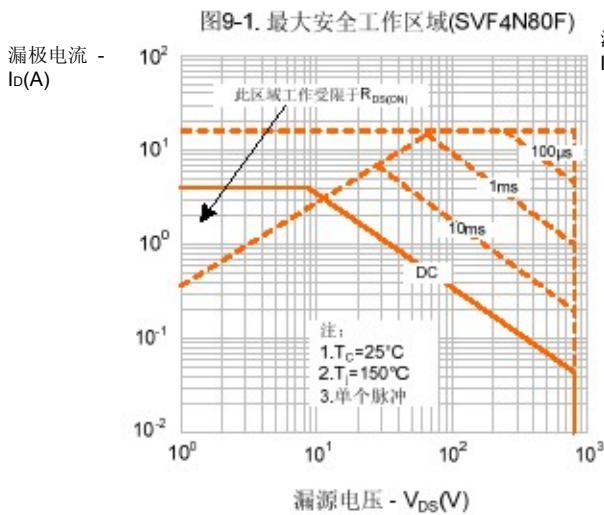
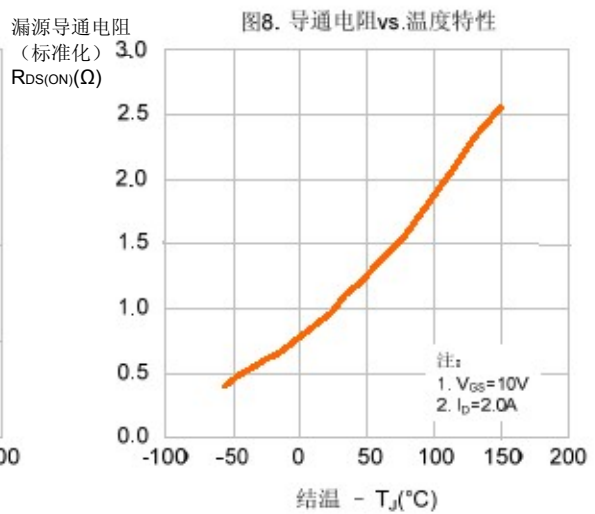
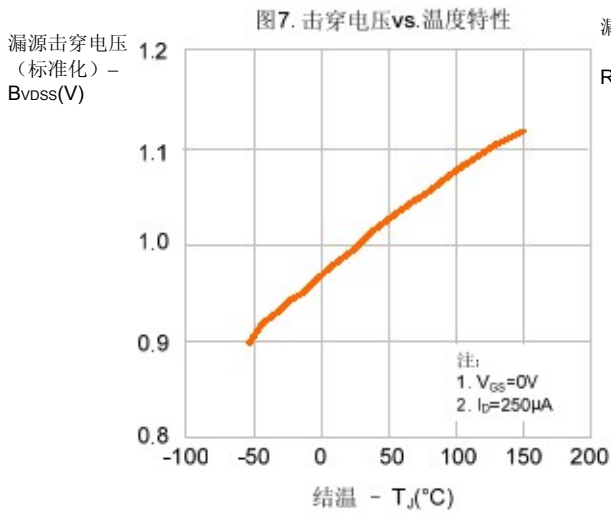


图6. 电荷量特性

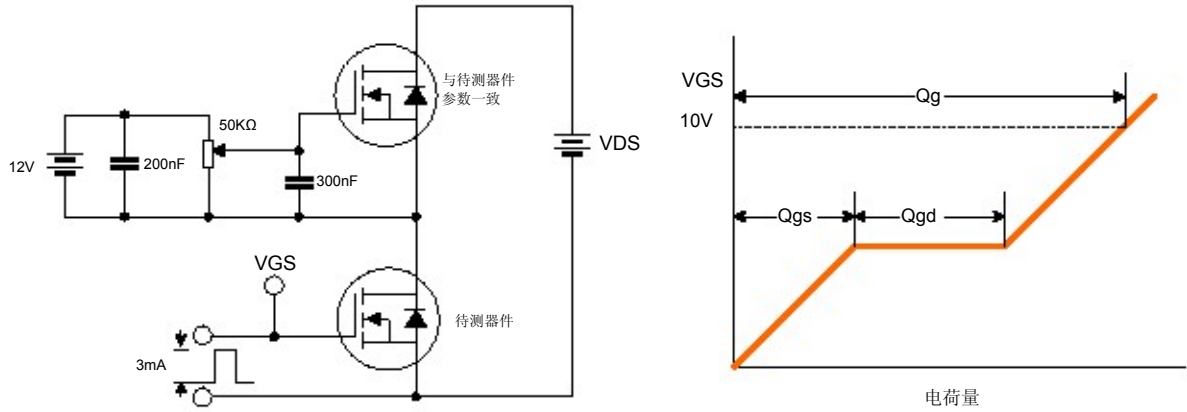


典型特性曲线

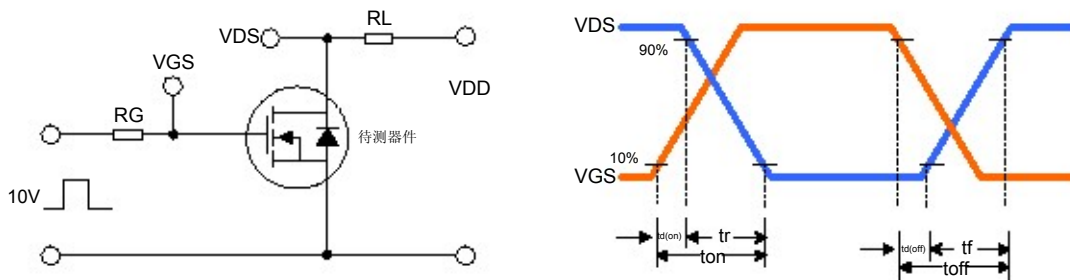


典型测试电路

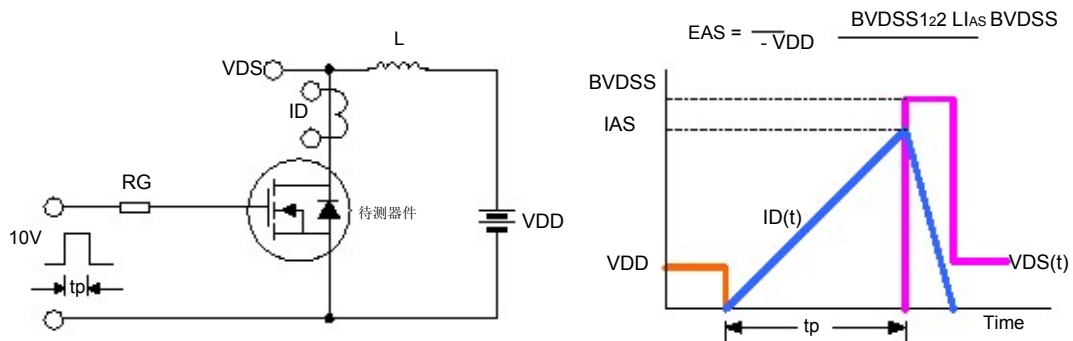
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图

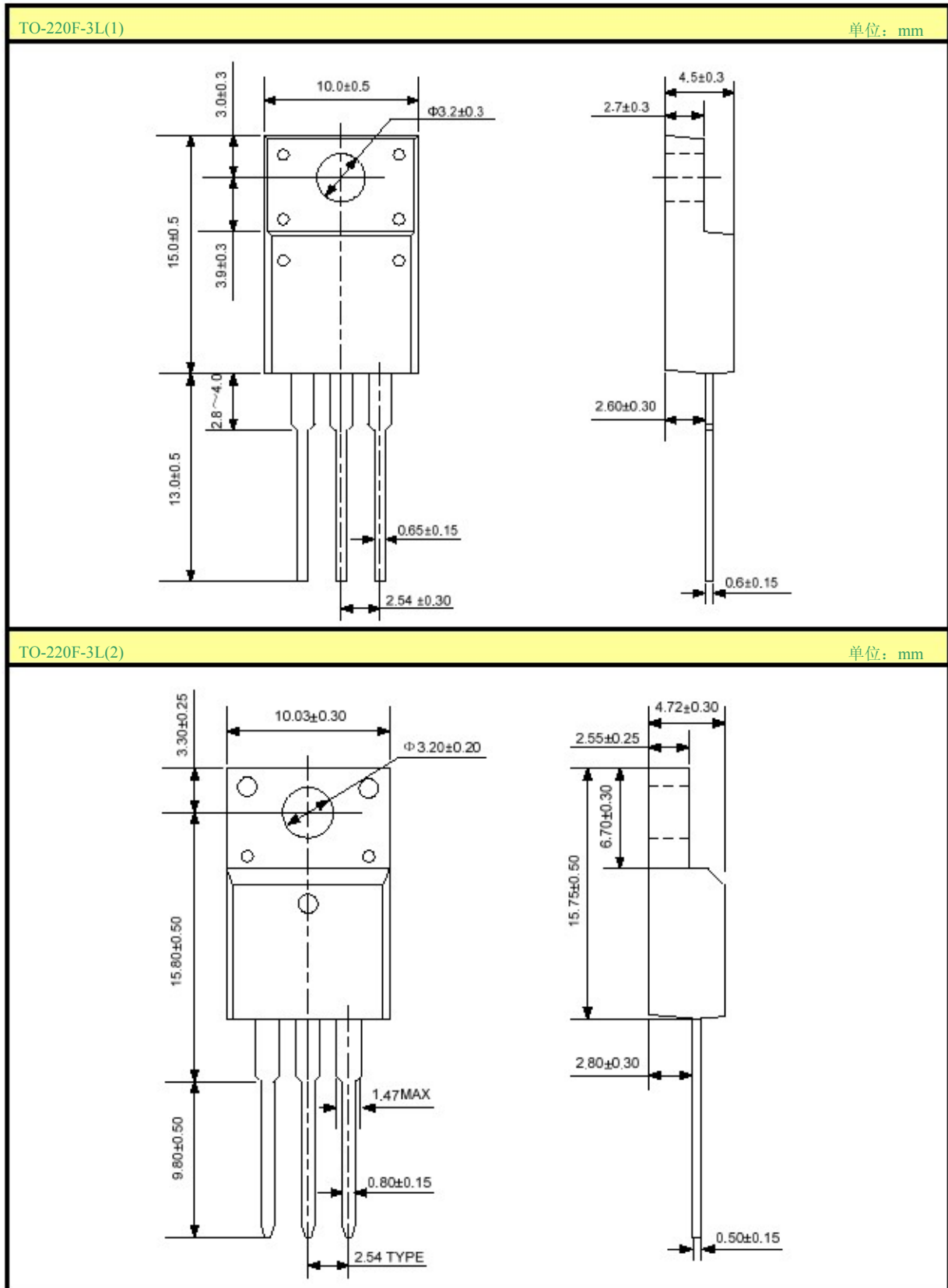


EAS测试电路及波形图



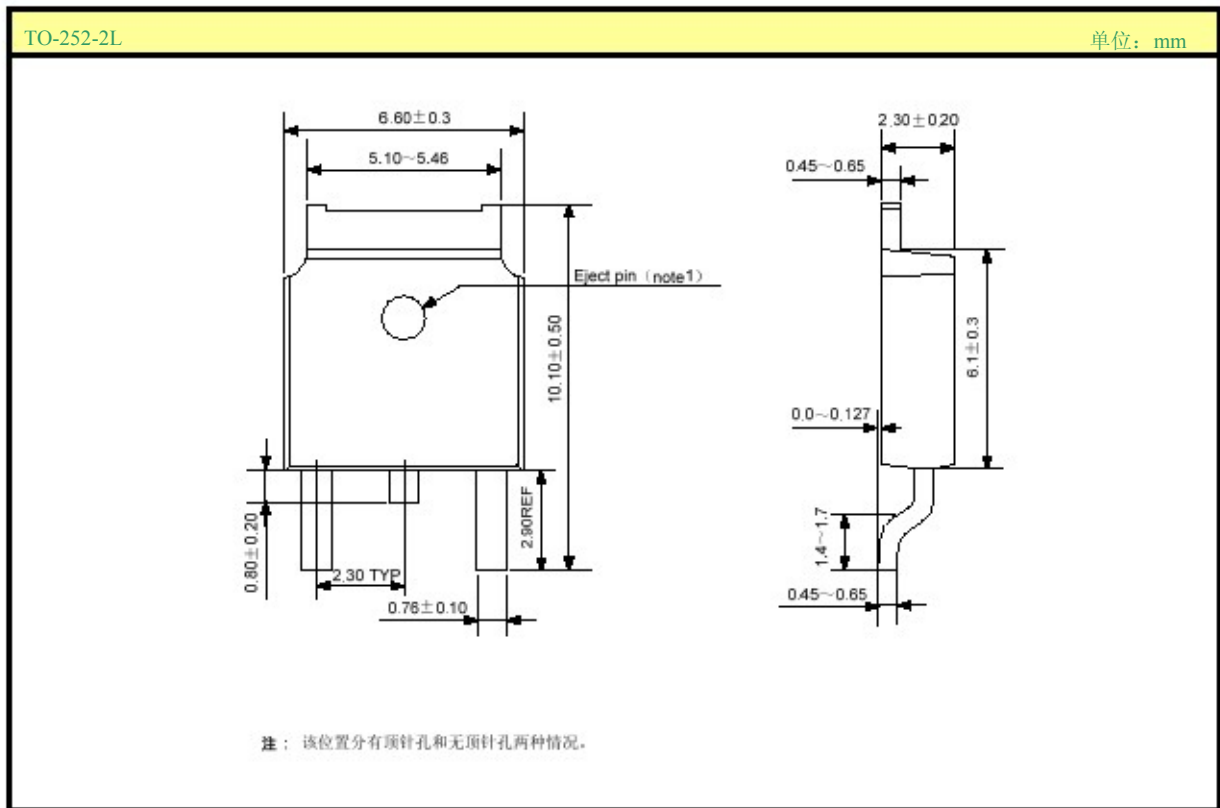


封装外形图





封装外形图 (续)



声明:

- SL保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



SVF4N80F/D 说明书

附：

修改记录：

日期	版本号	描 述	页码
2011.09.16	1.0	原版	

SL一级授权总代理：昆山东森微电子有限公司

手机：15950933050

电话：0512-50710709

传真：0512-50111209

MSN: wei_126@hotmail.com

Q Q: 41086900

网站：http://www.ksmcu.com